

募集要項

募集職種	技術・開発 【機械設計分野】半導体製造装置の研究開発、機械設計、製造技術、他 【電気・電子分野】半導体製造装置の制御ハードウェア及び制御ソフトウェアの開発設計、アナログ回路設計、電装技術、他 【情報通信分野】描画データ処理技術の研究開発、高速データ伝送技術開発、他 【物理分野】半導体製造装置の研究開発、物理(光学)設計及び評価技術開発、他 サービス技術 【理工系全分野】半導体製造装置のサービス・メンテナンス、他 生産管理 【経営工学分野】半導体製造装置の生産管理、他
給与	大学院(博士)修了：月給260,780円 大学院(修士)修了：月給225,590円 大 学 卒：月給207,530円 高 専 卒：月給181,130円 ※2016年4月実績
諸手当	時間外手当、役職手当、通勤交通費、家族手当
昇給	年1回(4月)
賞与	年2回(7月、12月)
勤務地	本社：横浜市磯子区新杉田町8番1(㈱東芝 横浜事業所内) 他、海外(転勤あり)
勤務時間	8:45～17:30(昼休み45分) フレックスタイム制/コアタイム11:15～14:00
休日休暇	週休2日制(土・日)、祝日、夏季、年末年始、有給、慶弔ほか ※年間休日124日
社会保険	健康保険(東芝健康保険組合)・厚生年金・雇用・労災保険
福利厚生	社宅完備、教育研修制度、保養所、財形制度、従業員持株会、共済会、退職年金制度(確定拠出年金)ほか
応募資格及び募集学科	2018年3月卒業見込み(大学院・大学・高専)の方 理工系全学部全学科
提出書類	エントリーシート、成績証明書、推薦状 ※原則自由応募による募集
選考方法	書類選考、適性検査、面接

個人情報保護法に基づき、個人情報が適正に取り扱われるよう保護、管理に万全を尽くし、必要な範囲で利用致します。